

به نام خدا



الکترونیک (۱)

مدرس: میریوسفی
دانشگاه فنی و حرفه‌ای البرز

نام درس : الکترونیک (۱)

تعداد واحد : ۳

نوع واحد : نظری

پیشنیاز : مدارهای الکتریکی (۱)

هدف : آشنایی با خواص فیزیکی، ساختار، مدل سازی عناصر نیمه هادی و کاربرد آن ها در مدارهای ساده

الکترونیک ۱

تعداد واحد: ۲ (نظری)

پیشنیاز: مدارهای الکترونیکی ۱

همنیاز: -

هدف: آشنایی با خواص فیزیکی، ساختار و مدل‌سازی عناصر نیمه‌هادی و کاربرد آنها در مدارهای ساده

شرح درس:

مقدمه: فیزیک نیمه‌هادی، نیمه‌هادی‌های ذاتی و غیر ذاتی، پیوند PN

دیود و مدارهای دیودی

ترانزیستور دوقطبی (BJT): پایاسینگ و پایداری حرارتی، رفتار و مدل سیگنال کوچک

تقویت‌کننده‌های پایه: ولتاژ، جریان، هدایت انتقالی، مقاومت انتقالی، مدل‌های ایده‌آل و غیر ایده‌آل

تقویت‌کننده‌های تک‌طبقه BJT: امپدانس مشترک، بیس مشترک، کلکتور مشترک

ترانزیستورهای FET (MOSFET و JFET): پایاسینگ، رفتار و مدل سیگنال کوچک

تقویت‌کننده‌های تک‌طبقه MOSFET: سورس مشترک، گیت مشترک، درین مشترک

مراجع و منابع

دکتر سید علی میرعشقی	جلد اول	(مرجع اصلی)	مبانی الکترونیک
اسمیت	سدرا		مدارهای میکرو الکترونیک
دکتر بهزاد رضوی			اصول میکروالکترونیک
پاول گری	رابرت میر		مدارهای مجتمع آنالوگ

تحلیل و طراحی مدارهای الکترونیک مهندس تقی شفیعی جلد اول (مرجع حل تمرین)

ارزشیابی

نمره ۱۴-۱۵

❖ امتحان پایانی

نمره ۳-۴

❖ میان ترم + quiz

Don't copy نمره ۲-۳

❖ تمرین و فعالیت کلاسی

ارتباط

❖ از طریق پست الکترونیک

miryoosefi@yahoo.com

(subject:electronic1)

❖ از طریق تلگرام

[@miryousefi](https://t.me/miryousefi)

رئوس مطالب

- مقدمه ای بر فیزیک الکترونیک
- دیود و مدارهای دیودی
- ترانزیستور دو قطبی (بایاسینگ، مدل سیگنال کوچک، تحلیل ac)
- ترانزیستور اثر میدان (بایاسینگ، مدل سیگنال کوچک، تحلیل ac)

فصل اول

مقدمه ای بر فیزیک الکترونیك

طبقه بندی مواد از نظر هدایت الکتریکی

❖ فلزات هادی رسانا copper, silver, gold, aluminum

عناصری هستند که جریان الکتریکی را به خوبی از خود عبور می دهند.

(در لایه آخر خود کمتر از چهار الکترون دارند) (مقاومت ویژه کمتر از $10^{-2} \Omega \cdot \text{cm}$)

❖ نیمه رساناها نیمه هادی ژرمانیم سیلیسیم

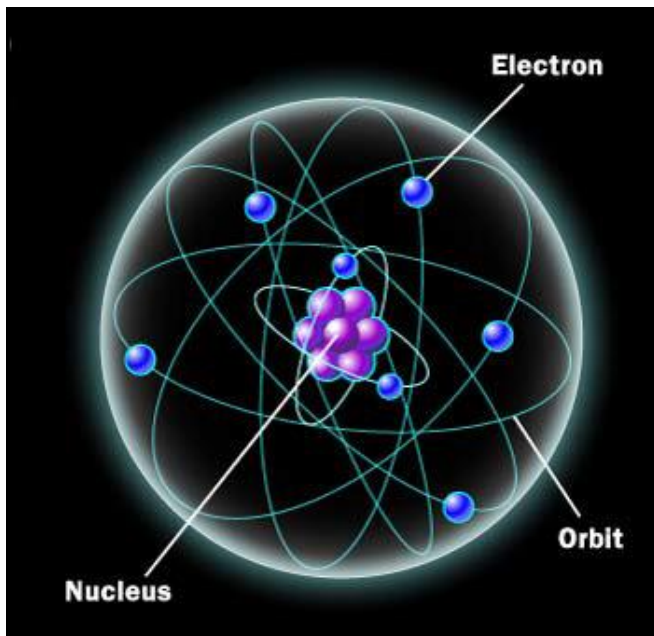
هدایت الکتریکی کمتر از هادی ها ولی قابل کنترل می باشد.

(در لایه آخر خود چهار الکترون دارند) (مقاومت ویژه بین $10^{-2} \Omega \cdot \text{cm}$ و $10^5 \Omega \cdot \text{cm}$)

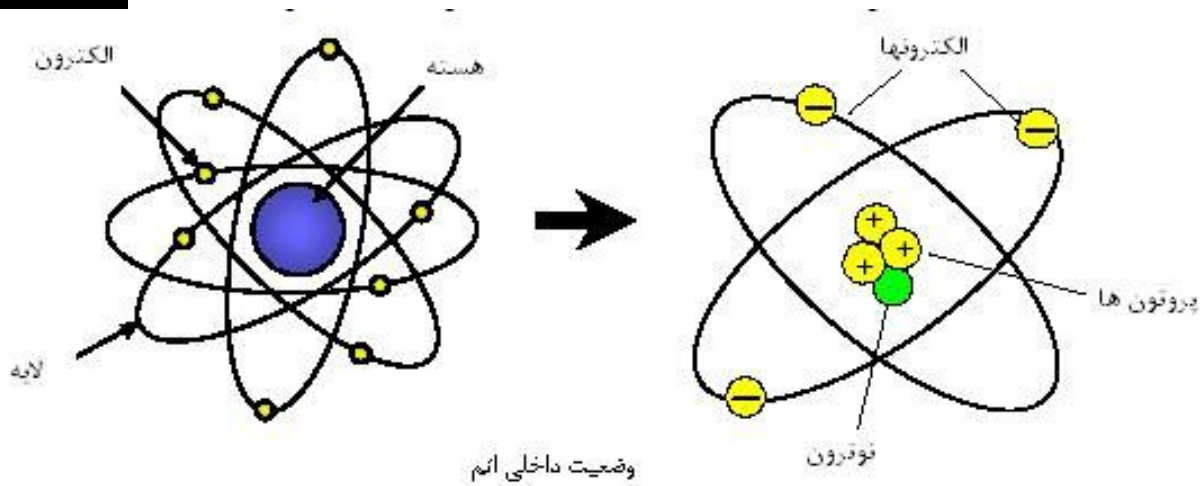
❖ عایقها نارسانا air, glass, rubber, most plastics

در میدان های الکتریکی معمولی جریان الکتریکی را هدایت نمی کند.

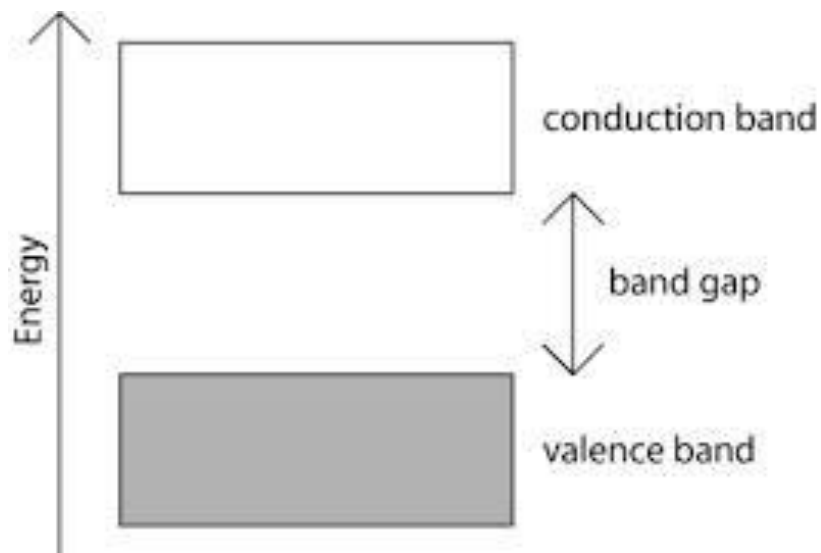
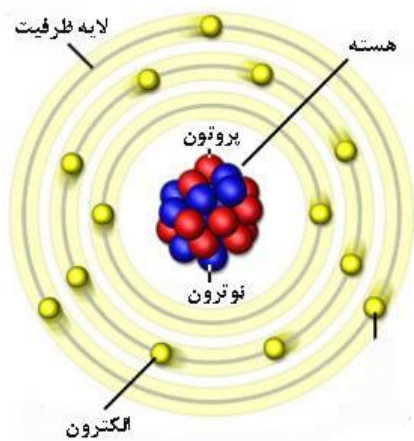
(در لایه آخر خود بیشتر از چهار الکترون دارند) (مقاومت ویژه بیشتر از $10^5 \Omega \cdot \text{cm}$)



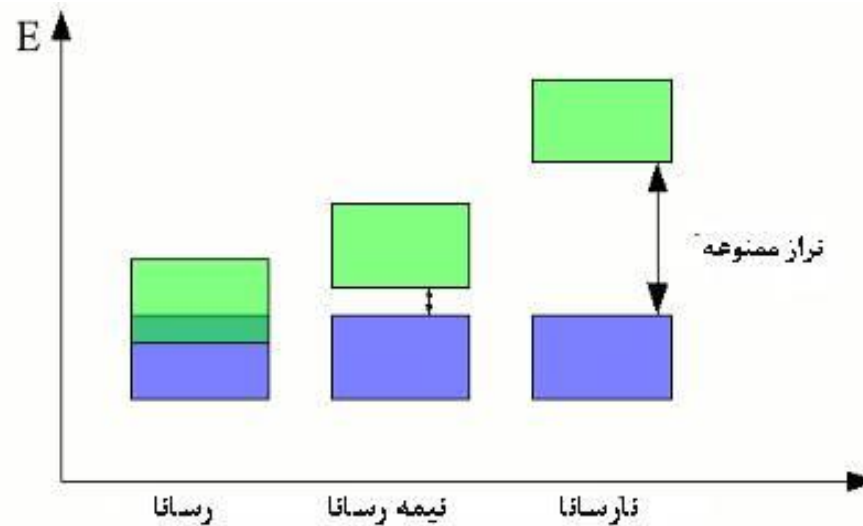
ساختمان اتم



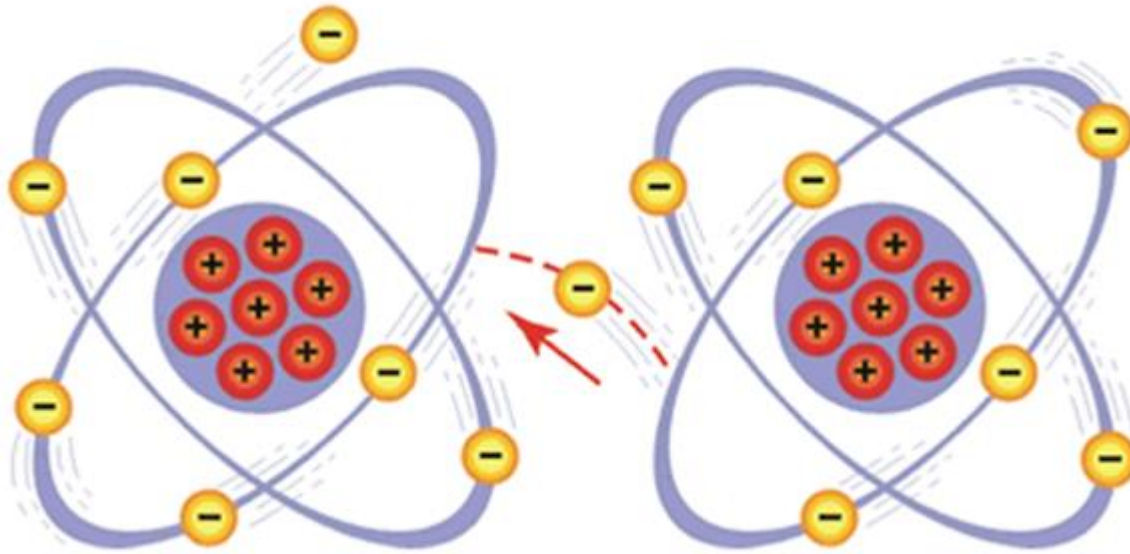
الکترون ها در یک اتم حول هسته در مدارهای ثابتی چرخش می کنند. هر کدام از این حلقه ها دارای سطح انرژی بصورت گسسته هستند که الکترون های این سطح اجازه ندارند وارد حلقه های دیگر با سطوح انرژی متفاوت شوند. البته این قاعده درباره یک اتم تنها در فضای ایزوله شده می باشد. در صورتی که اتم های دیگری در کنار این اتم قرار گیرند سطوح انرژی الکترون ها در این سیستم چند اتمه، بدلیل نیروهای متقابل الکترون های اتم های مختلف به یکدیگر، به صورت معناداری نسبت به قبل تفاوت کرده و این در صورت افزایش تعداد اتم ها بصورتی پیش خواهد رفت که دیگر بین سطوح فواصل گسسته کوچک شده و در نهایت سطوح بصورت پیوسته خواهند شد.



پهنای ترازهدایت و تراز ظرفیت و اختلاف بین آنها به نوع ماده بستگی دارد



الکترون های آزاد



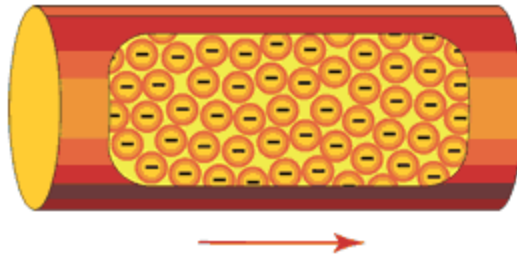
الکترون های خارجی ترین لایه می توانند بوسیله ی یک نیروی خارجی مثل میدان مغناطیسی، اصطکاک و یا واکنش های شیمیایی از مدارشان خارج شوند . در این صورت « الکترون های آزاد» نامیده می شوند

Conductors

An electric current is produced when free electrons move from one atom to the next. Materials that permit many electrons to move freely are called conductors.

Good Conductors:

Copper
Silver
Aluminum
Zinc
Brass
Iron



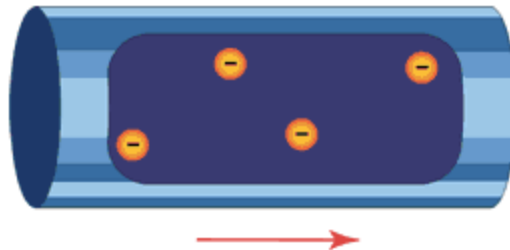
هادی

Ins

Materials that allow few electrons to flow are called insulators.

Good Insulators:

Plastic
Rubber
Glass
Mica
Ceramic

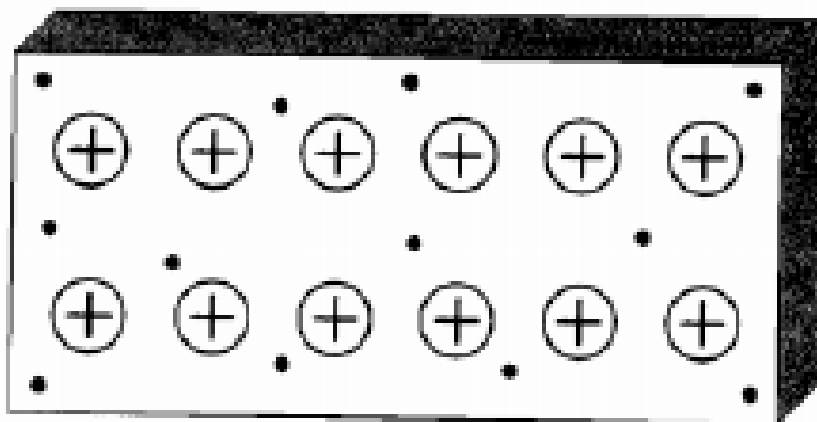


عایق

هدایت الکتریکی در هادی ها

چگالی الکترون آزاد در فلزات حدوداً 10^{23} الکترون در سانتی متر مکعب

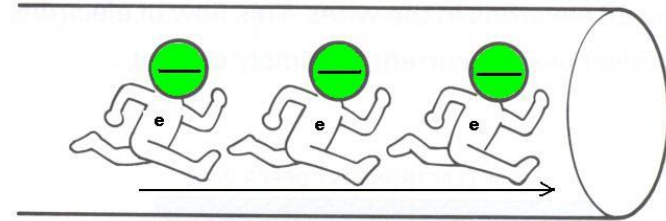
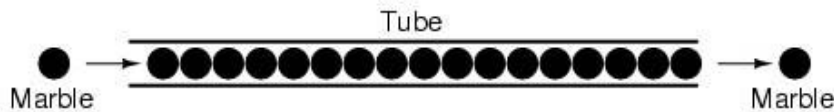
نظریه گاز الکترون



شکل ۱-۱: نمایش نمادین ساختمان داخلی فلزات

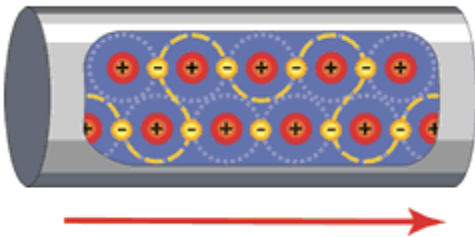
عامل هدایت الکتریکی در فلزات: الکترونهای آزادی هستند که تحت تاثیر میدان الکتریکی خارجی به حرکت در می آیند

اعمال میدان الکتریکی به هادی



حرکت الکترون ها

جریان الکتریکی، شارش الکترون های آزاد در یک ماده از یک اتم به اتم بعدی و در یک جهت مشخص می باشد که آن را با نماد « i » نشان می دهند.



در صورت اعمال میدان الکتریکی به یک قطعه هادی الکترون ها در خلاف جهت میدان حرکت می کنند

هدایت الکتریکی هادی

$$v = \mu_e E$$

$$J = \rho v$$

$$J = \rho v = (nq)v$$

$$J = (nq)\mu_e E = (nq\mu_e)E = \sigma E$$

نمایش نقطه ای قانون اهم

با اعمال میدان الکتریکی به یک جسم:

v سرعت حرکت الکترونهاى آزاد

E شدت میدان الکتریکی

μ_e قابلیت تحرک الکترونهاى آزاد

در هر سیال چگالی جریان برابر است با:

v سرعت

P چگالی حجمی

در مورد توده الکترون های آزاد

بنابراین

σ رسانایی ویژه فلز $(\Omega\text{-cm})^{-1}$

P چگالی حجمی

بررسی مواد نیمه هادی

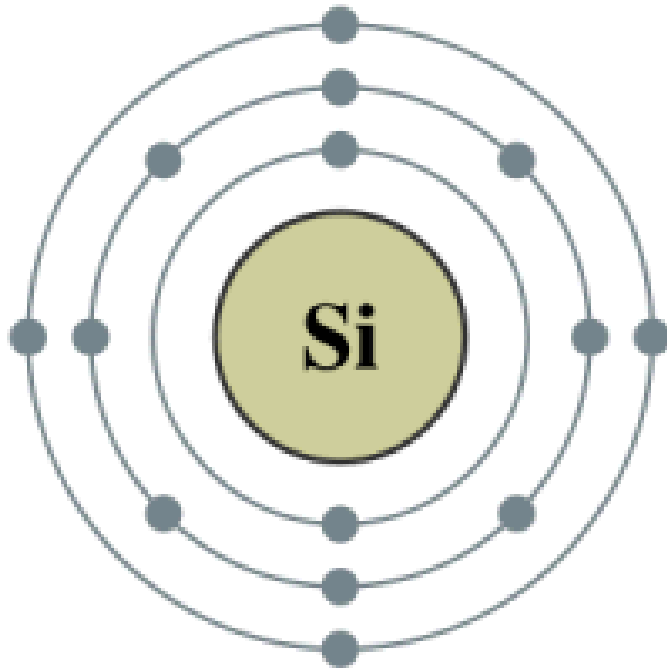
مواد نیمه هادی

✓ نیمه هادی ها عناصری هستند که از لحاظ هدایت الکتریکی ، ما بین هادی و عایق قرار دارند، و مدار آخر نیمه هادیها ، دارای ۴ الکترون می باشد.

✓ هدایت الکتریکی نیمه هادی با عواملی مثل تحریک نوری، افزایش دما و تغییر میزان ناخالصی تغییر می کند.

✓ ژرمانیم و سیلیکون دو عنصری هستند که خاصیت نیمه هادی ها را دارا می باشند و به دلیل داشتن شرایط فیزیکی خوب ، برای ساخت نیمه هادی دیود ترانزیستور ، آی سی (IC) و مورد استفاده قرار می گیرد.

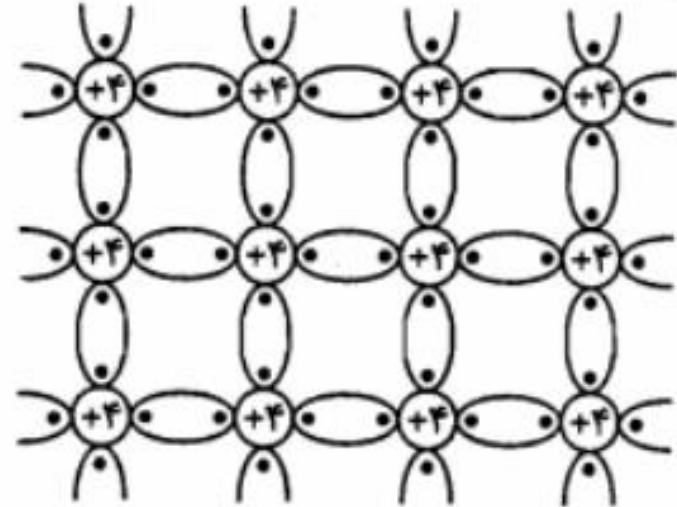
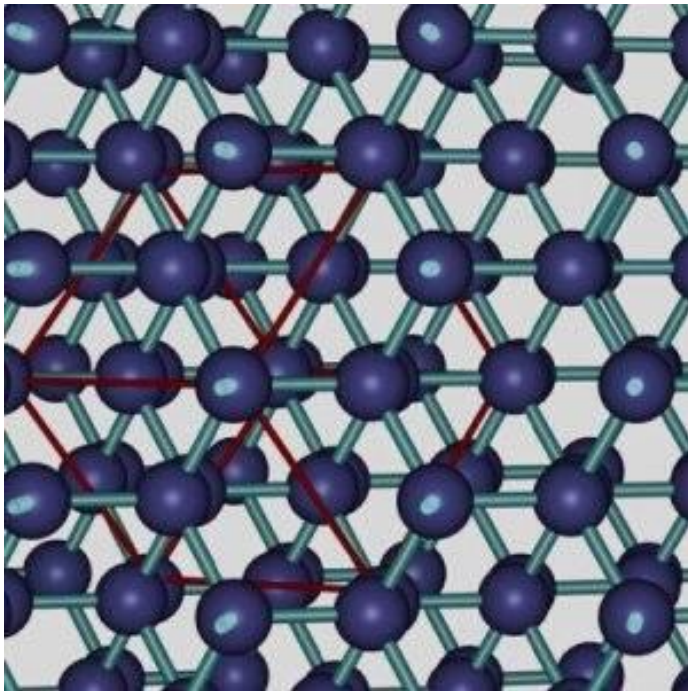
نیمه هادی ذاتی



عدد اتمی سیلیسیوم ۱۴ است که بدان معنی است که در هسته ۱۴ عدد پروتون و در حلقه های پیرامون هسته به همان تعداد الکترون قرار دارند.

در مدل اتمی، با توجه به تعداد الکترون های سیلیسیوم، نحوه قرار گرفتن این الکترون ها ۴ الکترون ظرفیت در لایه آخر قرار دارند.

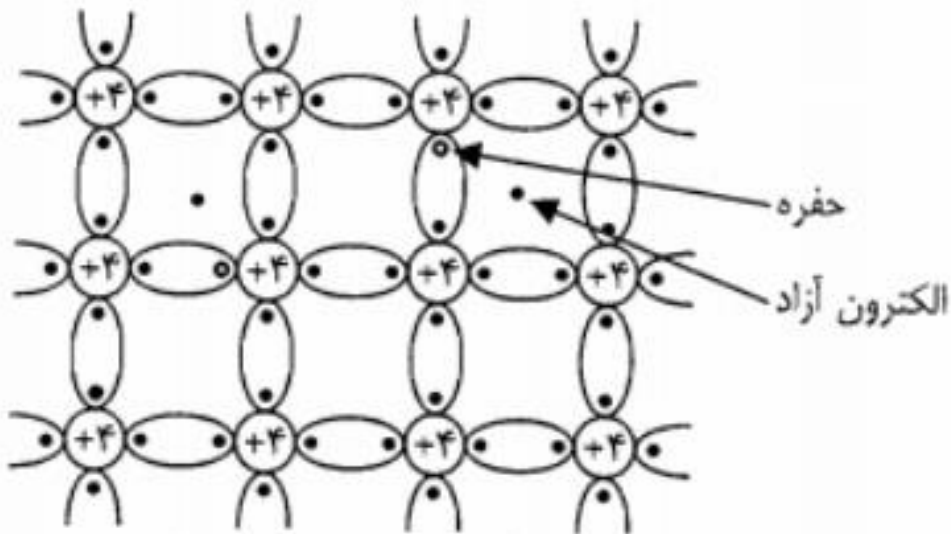
ساختار کریستالی نیمه هادی ذاتی در صفر مطلق



شکل ۱-۲: نمایش دو بعدی ساختمان شبکه بلوری سیلیکن

نیمه رسانای ذاتی: یک نیمه رسانای کامل و فاقد هرگونه ناخالصی یا نقائص بلوری؛ دردمای 0^{K} (صفر مطلق) هیچگونه حامل باری در آن وجود ندارد.

ساختار کریستالی نیمه هادی ذاتی در دمای محیط



شکل ۱-۳: نحوه ایجاد حفره در یک پیوند کووالان اتمهای بلور سیلیکن

در دماهای بالاتر، بر اثر برانگیزش گرمایی الکترونهای نوار ظرفیت به نوار هدایت، زوج الکترون و حفره تولید می شود.

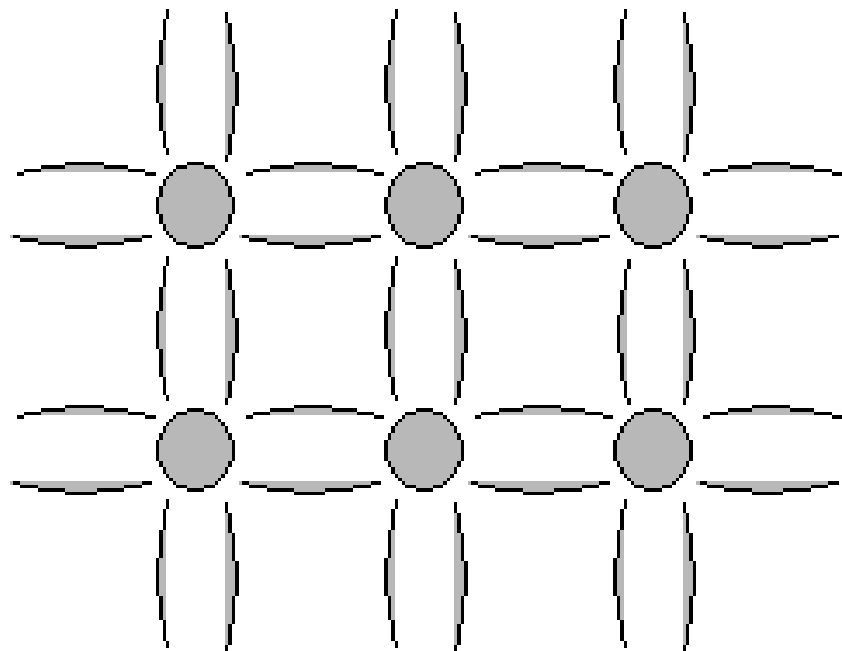
$$n = p = n_i \text{ (cm}^{-3}\text{)}$$

$$np = n_i^2$$

قانون اثر جرم

$n_i = 1,5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$	سیلیکن
$n_i = 2,5 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$	ژرمانیم

ساختار کریستالی نیمه هادی ذاتی در دمای محیط

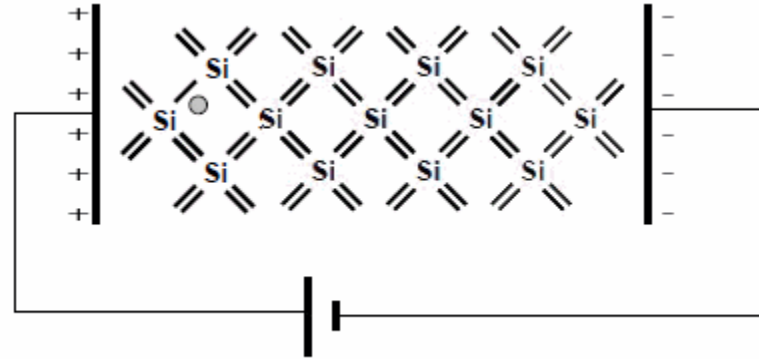
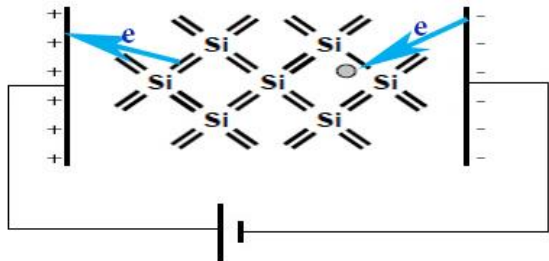
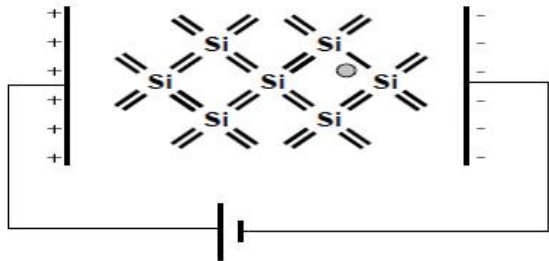
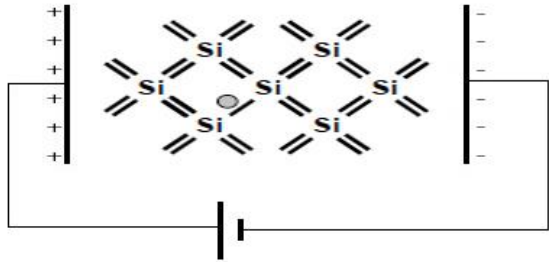
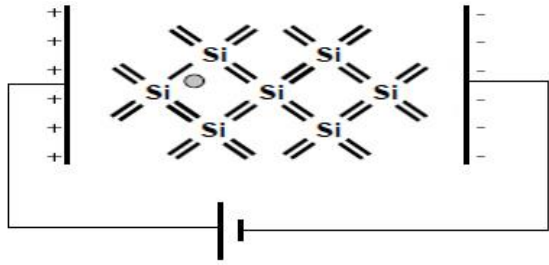


تولید زوج الکترون و حفره : با گسستن هر پیوند کووالانسی بواسطه برانگیزش گرمایی یک الکترون از اتم مادر جدا شده، بار مثبتی هم اندازه با بار الکترون بر جا می ماند. که به آن حفره گفته می شود.

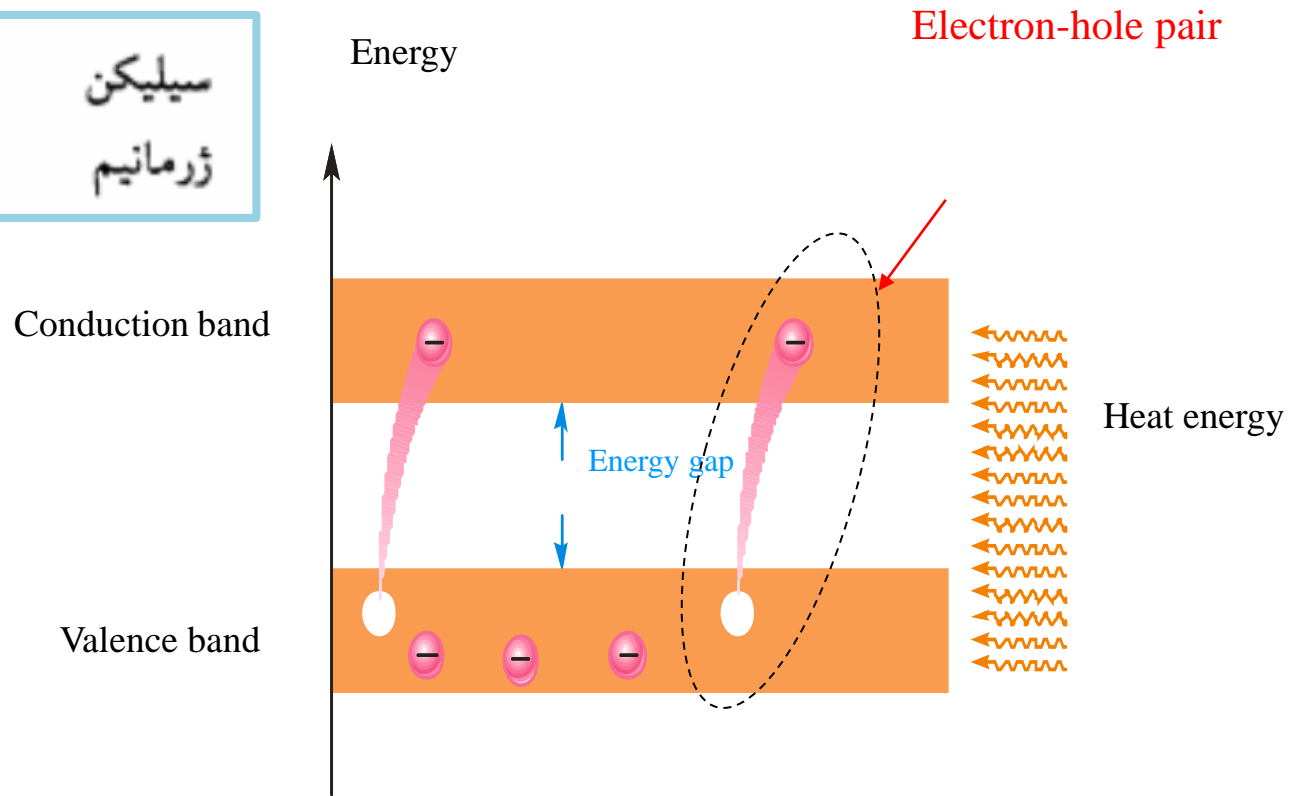
هدایت الکتریکی در نیمه هادی ها توسط دو نوع حامل بار الکتریکی صورت می گیرد

الکترون و حفره

مکانیسم حرکت حفره



$n_i = 1,5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$	سیلیکن
$n_i = 2,5 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$	ژرمانیم



انرژی لازم برای شکستن پیوند کووالان و آزاد کردن یک الکترون را عرض نوار یا باند انرژی E_g می نامند.

$E_g = 1.1 \text{ eV}$	Si
$E_g = 0.72 \text{ eV}$	Ge

افزودن ناخالصی به نیمه هادی

$$\begin{array}{ll} n_i = 1,5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3} & \text{سیلیکن} \\ n_i = 2,5 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3} & \text{ژرمانیم} \end{array}$$

از آنجایی که تعداد الکترونها و حفره های موجود در کریستال ژرمانیم و سیلیسیم در دمای محیط کم است یکی از راههای افزایش حاملهای بار، افزودن ناخالصی است.

شبکه کریستالی به ازای هر 10^7 از اتم سیلیسیم یک اتم ناخالصی اضافه می شود (ناخالصی معمولی) و به ازای هر 10^4 از اتم سیلیسیم یک اتم ناخالصی اضافه می شود (ناخالصی زیاد).

با اضافه شدن یک اتم ناخالصی به شبکه بسته به نوع ناخالصی، تنها یک الکترون یا تنها یک حفره اضافی ایجاد خواهد شد. این مستقل از دما می باشد.

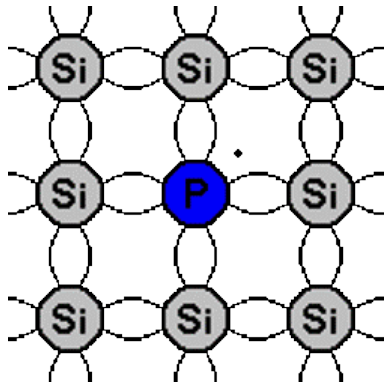
پنج ظرفیتی نوع N

سه ظرفیتی نوع P

افزودن ناخالصی به نیمه هادی

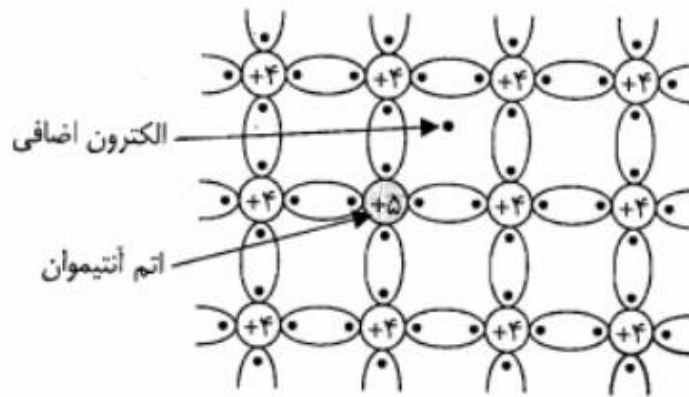
	III	IV	V	
	Boron (B)	Carbon (C)		
• • •	Aluminum (Al)	Silicon (Si)	Phosphorous (P)	• • •
	Gallium (Al)	Germanium (Ge)	Arsenic (As)	
		• • •		

افزودن ناخالصی پنج ظرفیتی نوع N (بخشنده Donor)



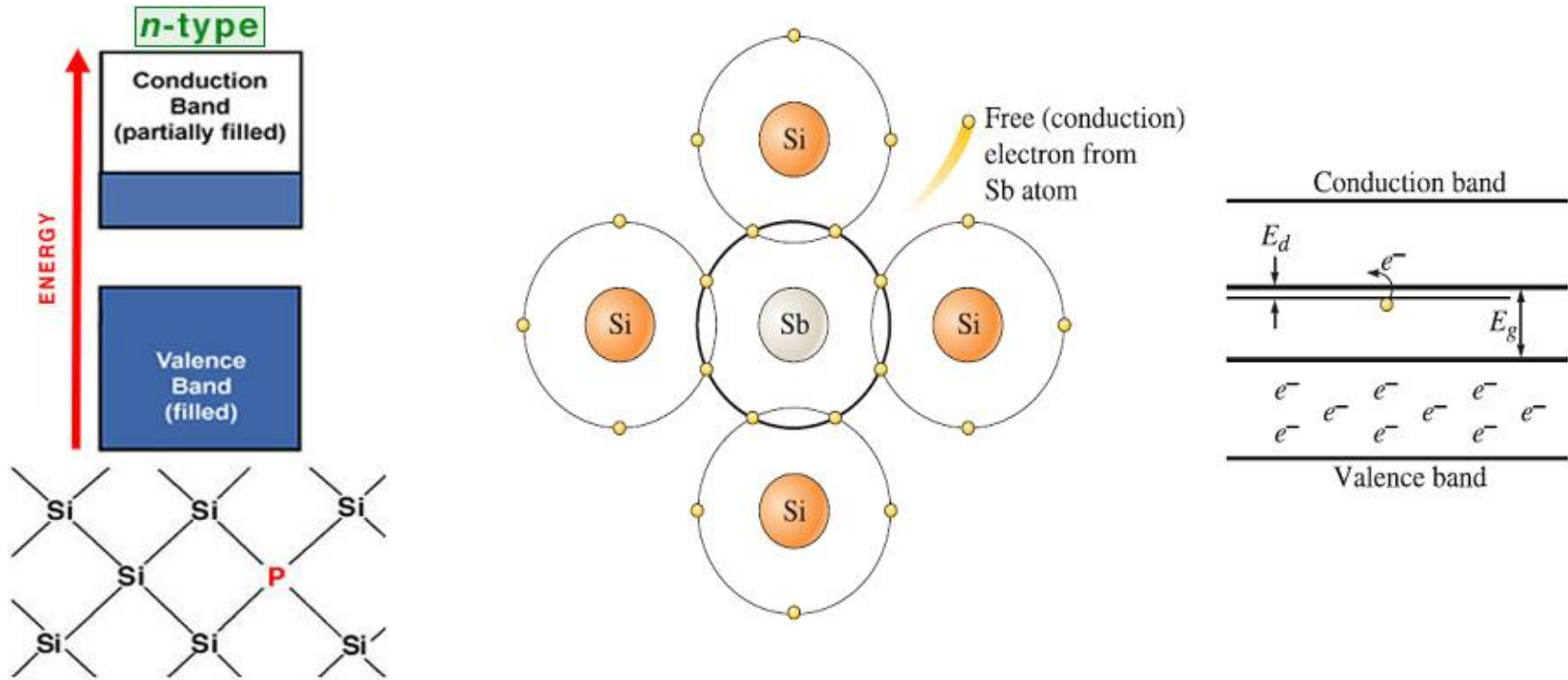
عنصر ۵ ظرفیتی مانند آرسنیک یا آنتیموان یا فسفر

III	IV	V
B	C	N
Al	Si	P
Ga	Ge	As
In	Sn	Sb



شکل ۱-۵: نمایش ساختمان شبکه بلور سیلیکن با ناخالصی بخشنده آنتیموان

افزودن ناخالصی پنج ظرفیتی نوع N



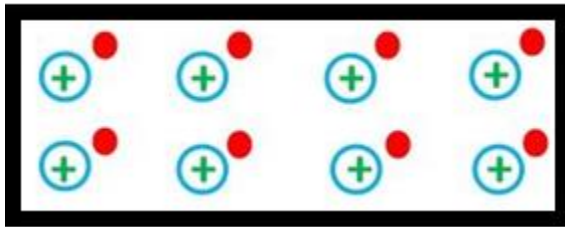
افزودن ناخالصی پنج ظرفیتی نوع N

ND

چگالی اتم های ناخالصی بخشنده

الکترون
حفره

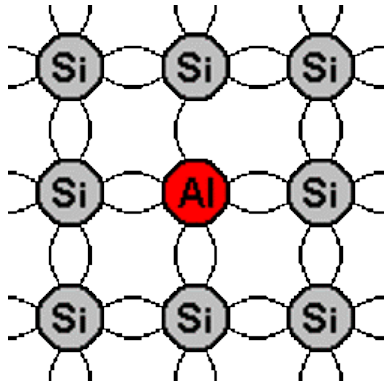
حامل اکثریت
حامل اقلیت



$$np = n_i^2$$

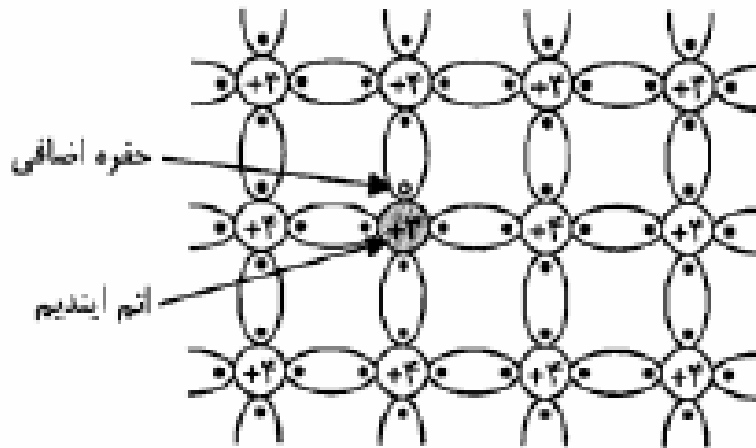
$$p_N \approx \frac{n_i^2}{N_D}$$

افزودن ناخالصی سه ظرفیتی نوع P پذیرنده (Acceptor)



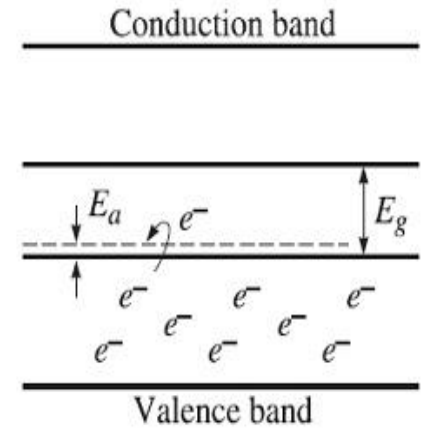
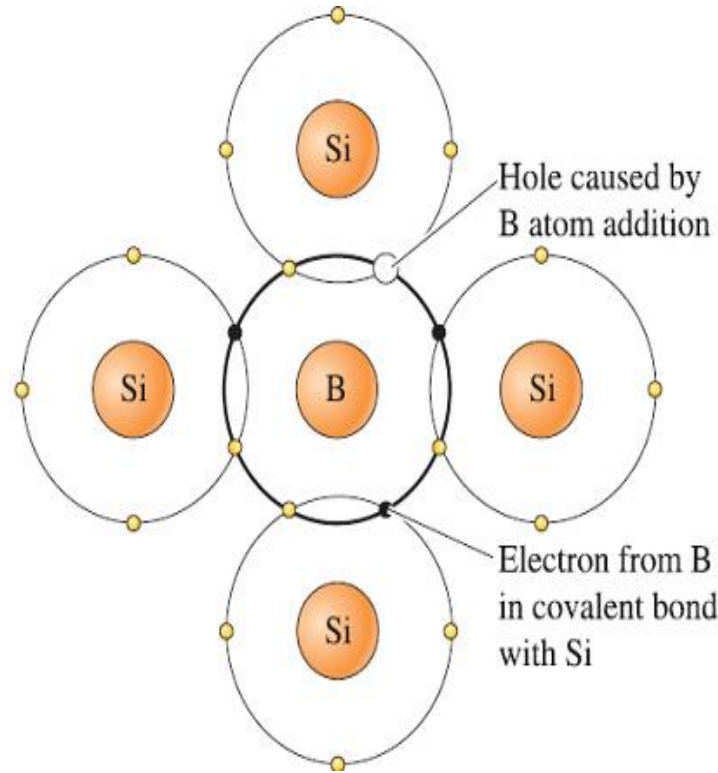
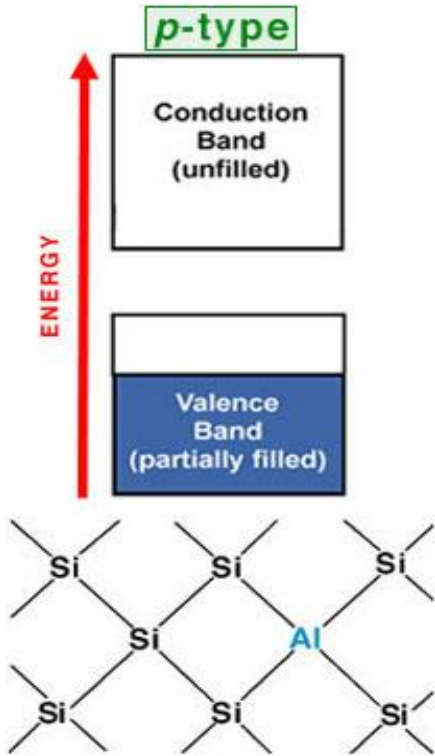
ماده ۳ ظرفیتی مانند آلومینیوم یا گالیم

III	IV	V
B	C	N
Al	Si	P
Ga	Ge	As
In	Sn	Sb



شکل ۱-۶: نمایش ساختمان شبکه بلوری سیلیکن با ناخالصی پذیرنده ایندیم

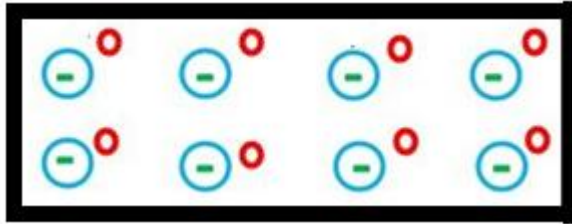
افزودن ناخالصی سه ظرفیتی نوع P



افزودن ناخالصی سه ظرفیتی نوع P

NA
حفره
الکترون

چگالی اتم های ناخالصی پذیرنده
حامل اکثریت
حامل اقلیت



$$np = n_i^2$$

$$n_p \cong \frac{n_i^2}{N_A}$$

$$p + N_D = n + N_A$$

افزودن هم زمان هر دو نوع ناخالصی

پارامترهای مهم نیمه هادی

ژرمانیم	سیلیکن	پارامتر
۳۲	۱۴	عدد اتمی
۷۲٫۶	۲۸٫۱	وزن اتمی (g)
۵٫۳۲	۲٫۳۳	جرم حجمی (g/cm^3)
۱۶	۱۲	ضریب دی‌الکتریک نسبی ϵ_r
۰٫۷۲	۱٫۱	عرض نوار انرژی E_G (eV)
۴۵	۲۳۰۰۰۰	مقاومت ویژه σ^{-1} ($\Omega-cm$)
۳۸۰۰	۱۳۰۰	قابلیت تحرک الکترون آزاد μ_n ($cm^2/V-sec$)
۱۸۰۰	۵۰۰	قابلیت تحرک حفره μ_p ($cm^2/V-sec$)
۹۹	۳۴	ثابت انتشار الکترون آزاد D_n (cm^2/sec)
۴۷	۱۳	ثابت انتشار حفره D_p (cm^2/sec)

مولفه های جریان الکتریکی در نیمه هادی

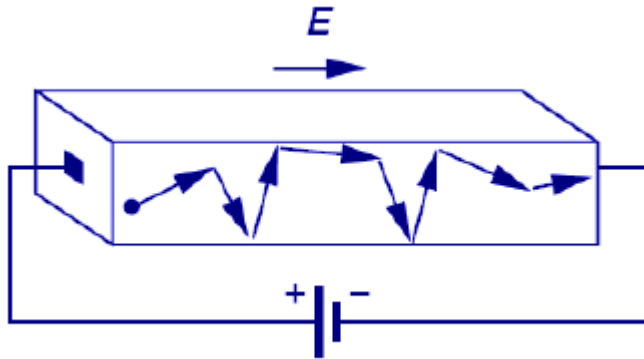
جریان هدایتی
یا رانشی
Drift

جریان انتشاری
یا نفوذی
Diffusion

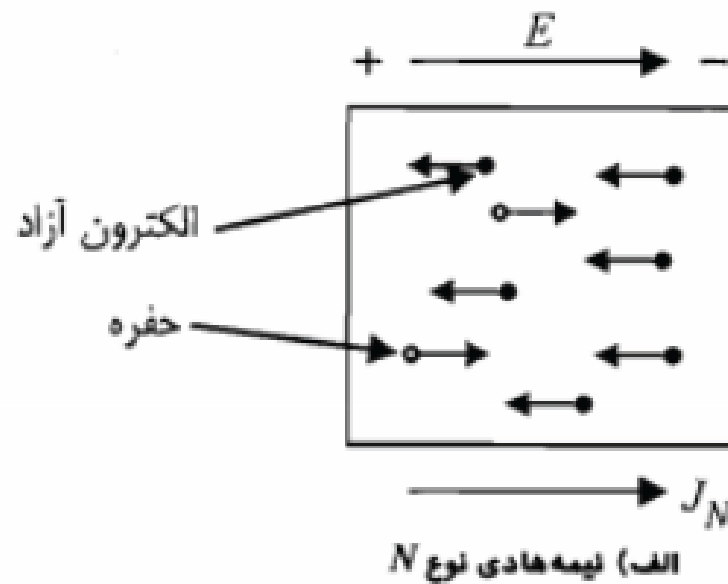
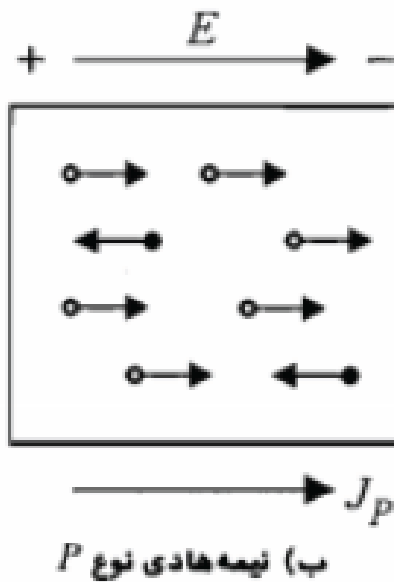
جابجایی حامل ها در
اثر اعمال میدان
الکتریکی

جابجایی حامل ها در
اثر تراکم
غیریکنواخت حامل ها

جریان هدایتی



جابجایی حامل ها
در اثر اعمال
میدان الکتریکی



جریان هدایتی

در صورت اعمال میدان الکتریکی به یک قطعه نیمه هادی الکترون ها در خلاف جهت میدان حرکت می کنند و جهت حرکت حفره ها بر عکس می باشد.

با توجه به تاثیر گذاری دو حامل بار در مواد نیمه هادی

$$v = \mu_e E$$

$$\vec{v}_h = \mu_p \vec{E}$$

$$\vec{v}_e = -\mu_n \vec{E}$$

$$J = \rho v = (nq)v$$

$$J = (nq\mu_n + pq\mu_p) E$$

بنابراین برای دو نیمه هادی نوع N و P خواهیم داشت:

$$J_N = (N_D \mu_n + p_N \mu_p) qE = \sigma_N E$$

$$J_P = (N_A \mu_p + n_P \mu_n) qE = \sigma_P E$$

جریان هدایتی

بنابراین برای دو نیمه هادی نوع N و P خواهیم داشت:

$$J_N = (N_D \mu_n + p_N \mu_p) q E = \sigma_N E$$

$$J_P = (N_A \mu_p + n_P \mu_n) q E = \sigma_P E$$

با صرفنظر از چگالی حامل های اقلیت

چگالی حامل های اکثریت

$$n_N \cong N_D$$

چگالی حامل های اقلیت

$$p_N \cong \frac{n_i^2}{N_D}$$

$$J_N \cong N_D q \mu_n E$$

چگالی حامل های اکثریت

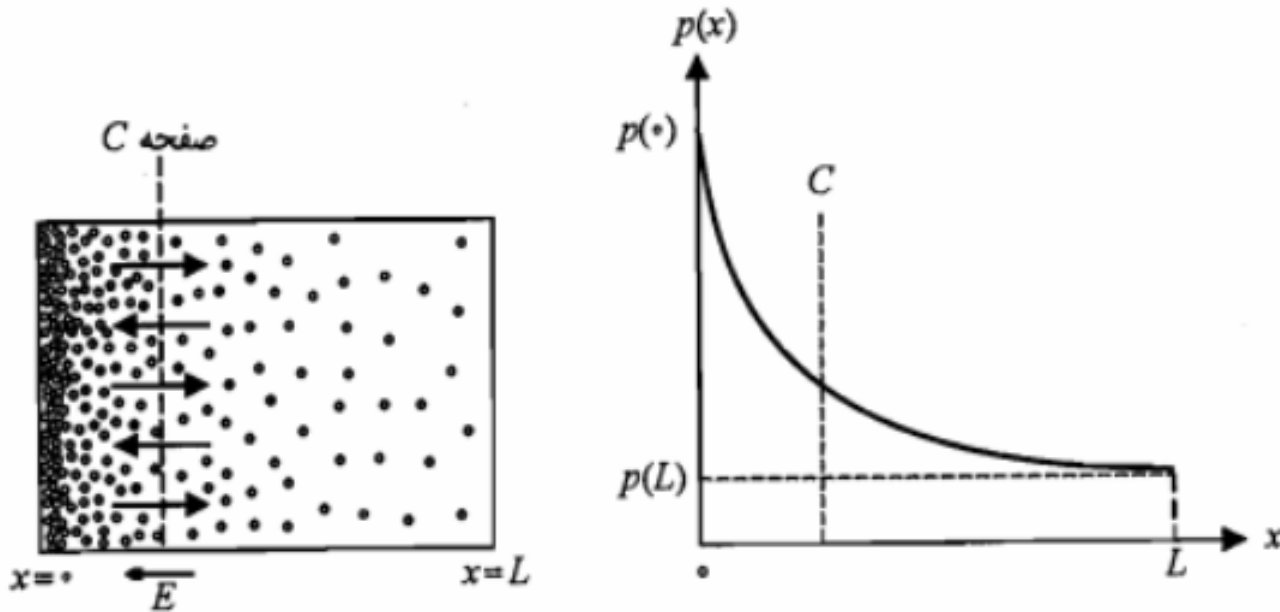
$$p_P \cong N_A$$

چگالی حامل های اقلیت

$$n_P \cong \frac{n_i^2}{N_A}$$

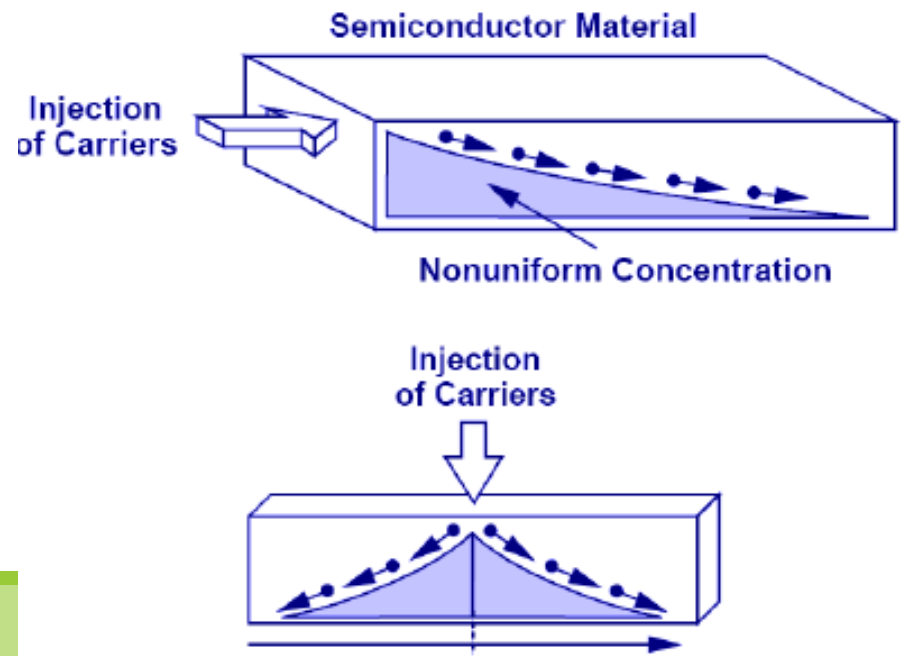
$$J_P \cong N_A q \mu_p E$$

جریان انتشاری



شکل ۸-۱: یک قطعه نیمه‌هادی نوع P، دارای چگالی غیریکنواخت حفره‌ها همراه با

جابجایی حامل‌ها در
اثر تراکم
غیریکنواخت حامل‌ها



جریان انتشاری

اگر تزریق ناخالصی در یک نیمه هادی به صورت غیریکنواخت انجام شده باشد

$$J_p \propto q \frac{dp(x)}{dx}$$

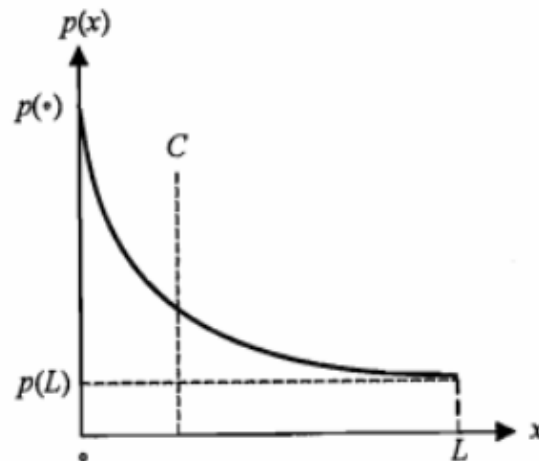
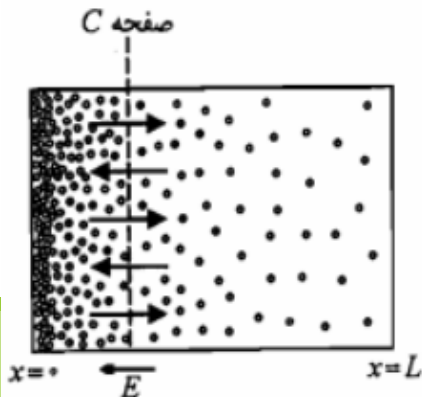
J_p چگالی جریان انتشاری
 $P(x)$ چگالی حفره ها
 D_p ثابت انتشار

$$J_p = -D_p q \frac{dp(x)}{dx}$$

$$J_n = qD_n \frac{dn}{dx}$$

$$J_p = -qD_p \frac{dp}{dx}$$

$$J_{tot} = q \left(D_n \frac{dn}{dx} - D_p \frac{dp}{dx} \right)$$



جریان انتشاری

یون های ساکن اتم های ناخالصی پذیرنده یک میدان الکتریکی داخلی ایجاد می کنند

این میدان الکتریکی داخلی به نوبه خود یک جریان هدایتی به وجود می آورد که اندازه آن درست برابر جریان انتشاری، ولی در خلاف جهت آن است. از مساوی قرار دادن اندازه این دو جریان می توان شدت میدان الکتریکی داخلی را در هر نقطه x محاسبه نمود.

$$q\mu_p p(x) E(x) = qD_p \frac{dp(x)}{dx} \quad (15-1)$$

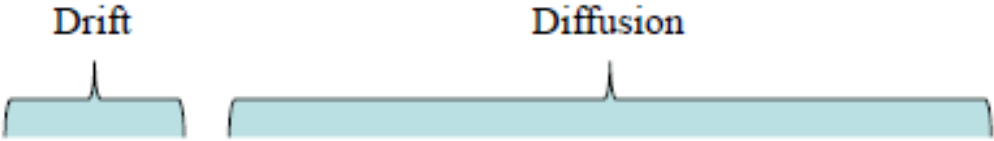
یا

$$E(x) = \frac{D_p}{\mu_p} \frac{1}{p(x)} \frac{dp(x)}{dx} \quad (16-1)$$

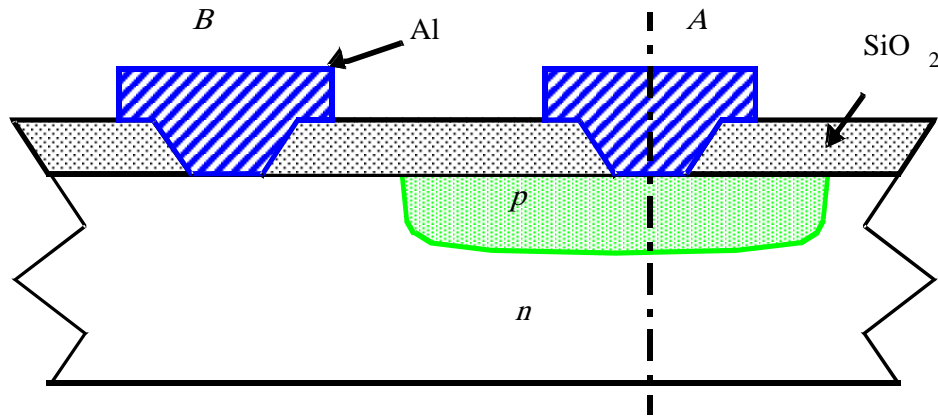
$$\frac{D_p}{\mu_p} = \frac{D_n}{\mu_n} = V_T = KT/q$$

$$E(x) = \frac{V_T}{p(x)} \frac{dp(x)}{dx}$$

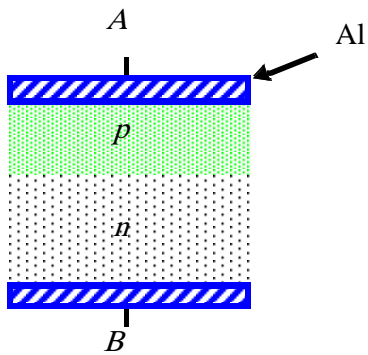
مولفه های جریان الکتریکی در نیمه هادی


$$J = \sigma E + \left[qD_n \frac{dn}{dx} - qD_p \frac{dp}{dx} \right]$$
$$\sigma = qn\mu_n + qp\mu_p$$

پیوند P-N



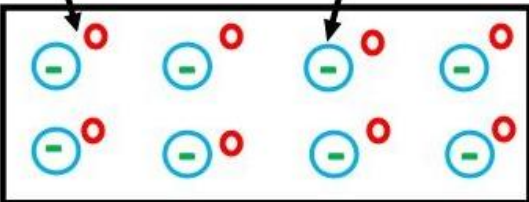
Cross-section of pn -junction in an IC process



One-dimensional representation

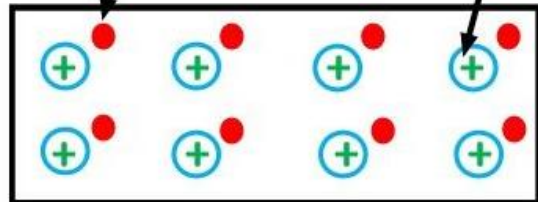
پیوند P-N

Hole Negative Acceptor Ions

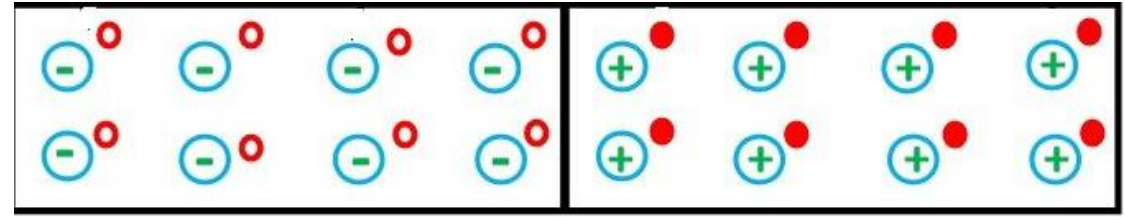


p - type semiconductor

Electron Positive Donor Ions

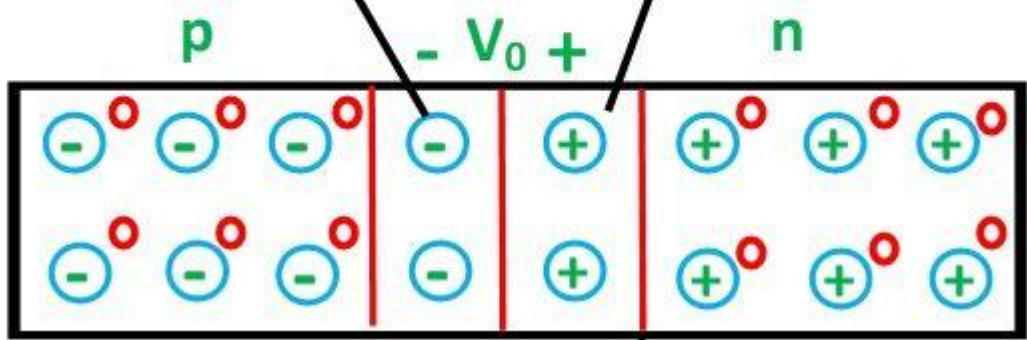


n - type semiconductor

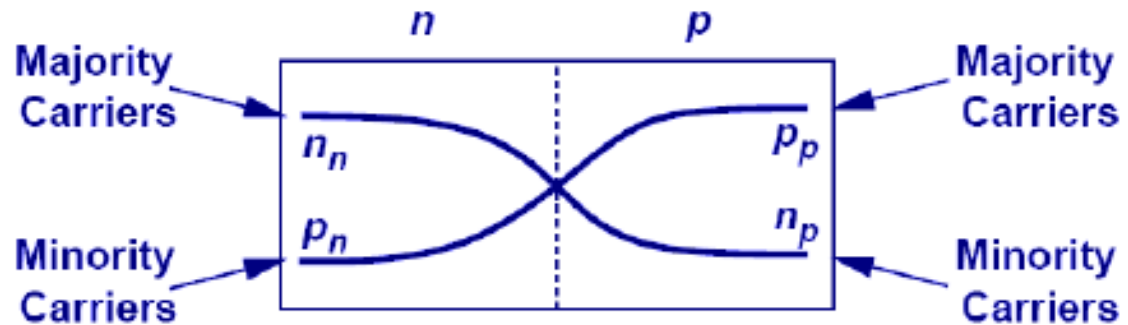


Negatively charged ions

Positively charged ions



پیوند P-N



به دلیل اینکه چگالی حامل ها در دو طرف محل اتصال متفاوت است، جریان نفوذی در محل اتصال برقرار می شود.

n_n : Concentration of electrons on n side

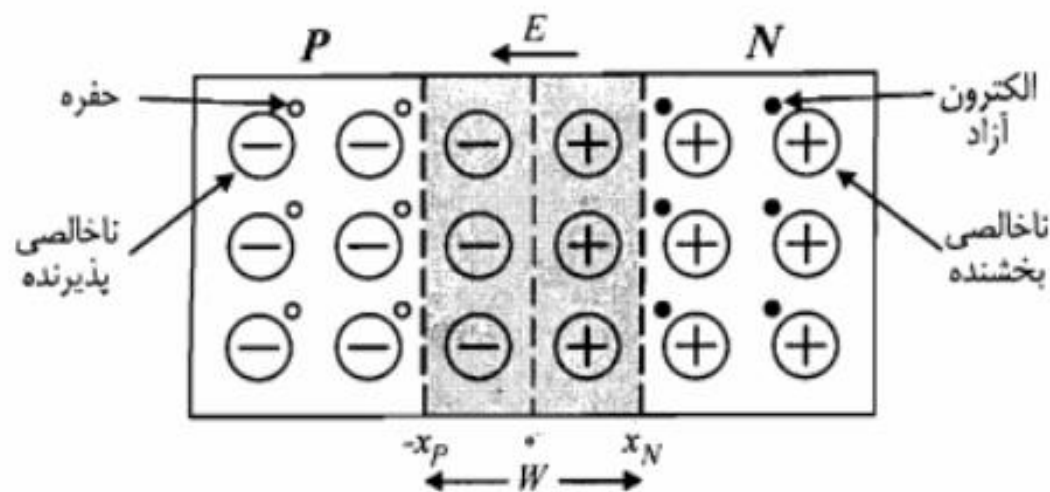
p_n : Concentration of holes on n side

p_p : Concentration of holes on p side

n_p : Concentration of electrons on p side

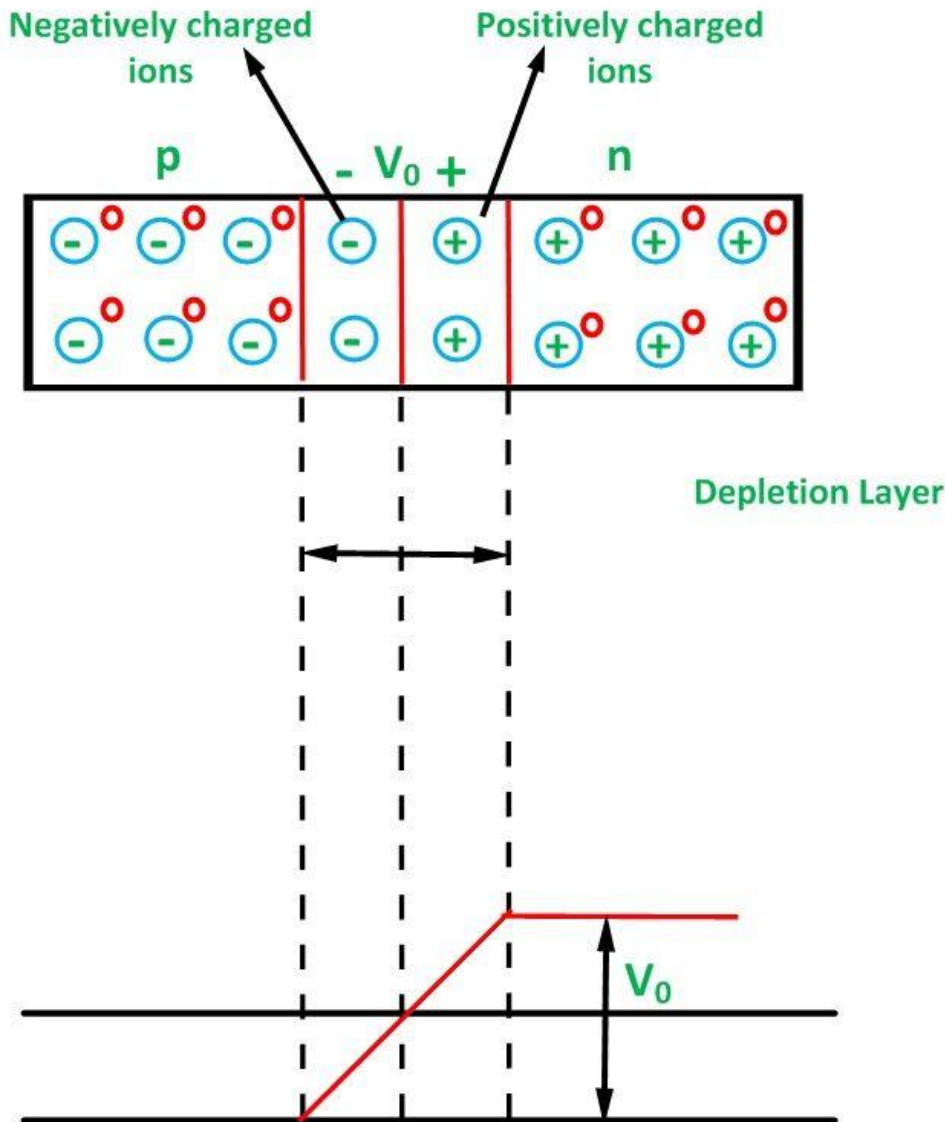
پیوند P-N

ناحیه تهی ناحیه تخلیه ناحیه
بار فضایی space charge region



شکل ۱-۱۱: نحوه تشکیل ناحیه تهی به عرض W در اطراف پیوند P-N

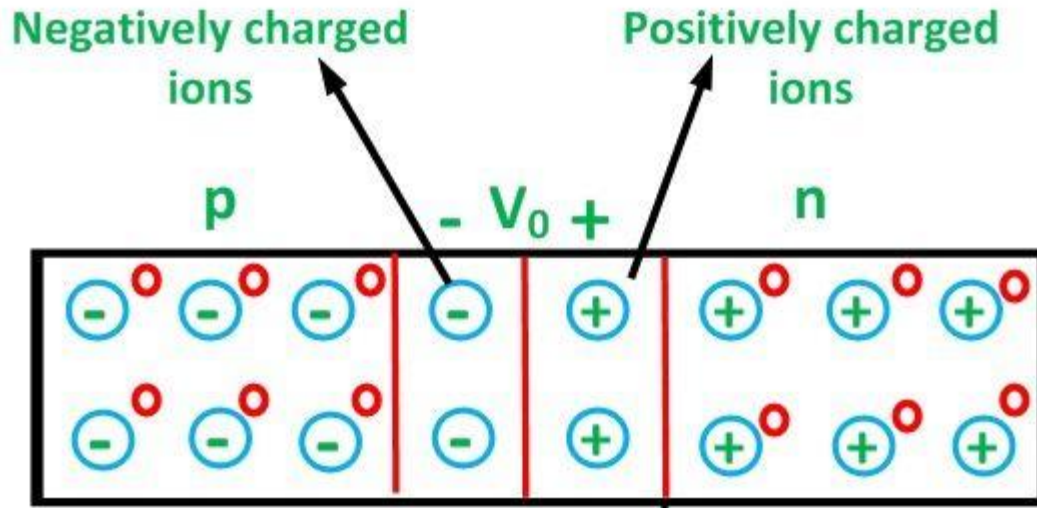
پیوند P-N



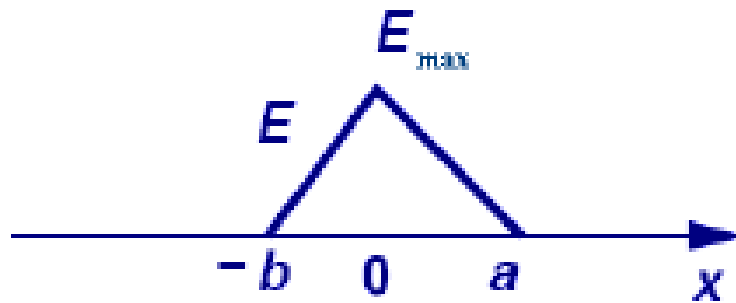
جهت میدان الکتریکی ایجاد شده به گونه ایست که از انتشار بیشتر حامل های بار جلوگیری می کند بنابراین عرض ناحیه تهی ثابت می ماند

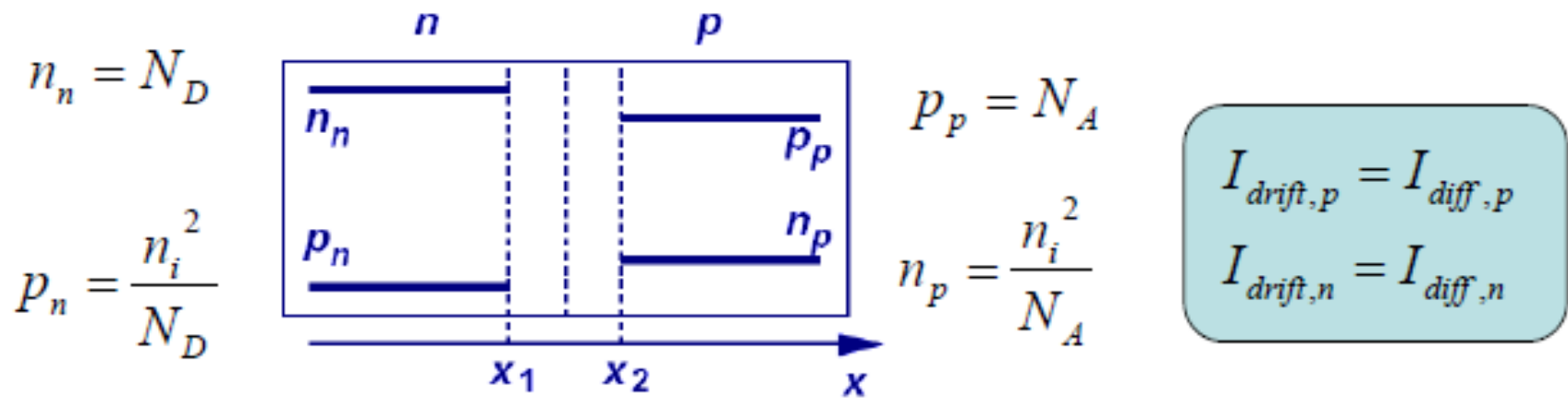
وجود بارهای ساکن در دو طرف پیوند، سبب ایجاد یک اختلاف پتانسیل داخلی می شود

Circuit Globe



یون های ثابت موجود در ناحیه
تخلیه یک میدان الکتریکی
ایجاد می کنند. این میدان
الکتریکی سبب ایجاد جریان
رانشی می شود.





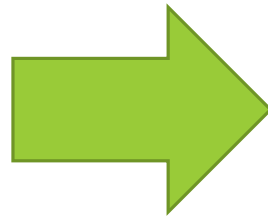
در حالت تعادل جریان رانشی برابر با جریان نفوذی و جهت آن برخلاف جریان نفوذی است. بنابراین جریان برآیند برابر با صفر است.

اختلاف پتانسیل در ناحیه تهی پیوند P-N

$$E(x) = \frac{V_T}{p(x)} \frac{dp(x)}{dx}$$

$$E = -dV/dx$$

اختلاف پتانسیل تماس

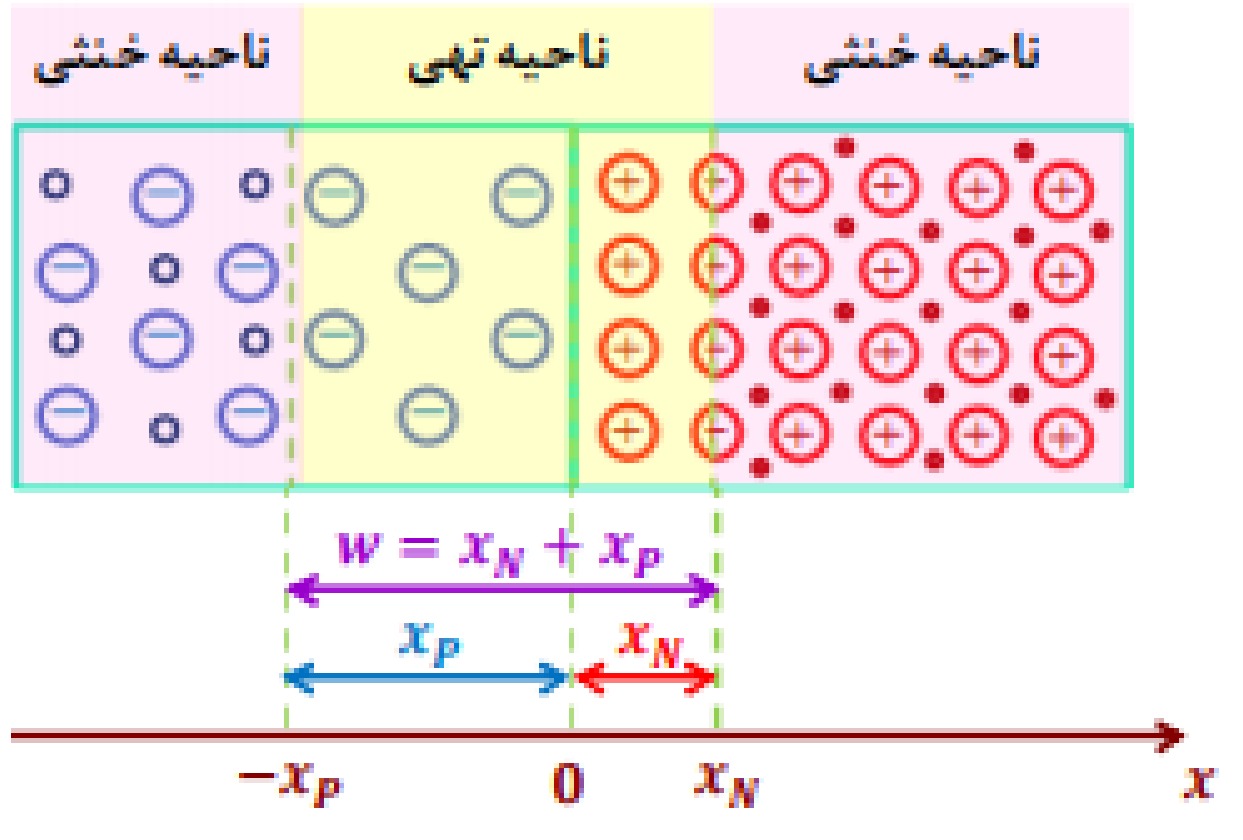


$$dV = -V_T \frac{dp(x)}{p(x)}$$

انتگرالگیری از رابطه در ناحیه تهی (x_p تا x_n)

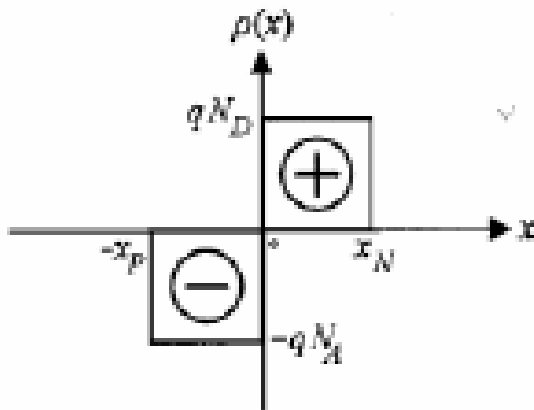
$$V_0 = V_T \ln \frac{N_A N_D}{n_i^2}$$

شدت میدان و پتانسیل الکتریکی در ناحیه تهی



شدت میدان در ناحیه تهی پیوند P-N

دوقطبی الکتریکی



شکل ۱-۱۲: تغییرات چگالی بار الکتریکی در ناحیه تهی پیوند P-N شکل ۱-۱۱

$$\frac{d^2V}{dx^2} = -\frac{\rho}{\epsilon}$$

معادله پواسون

ϵ ضریب دی الکتریک ناحیه تهی

$$\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$$

$$\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$$

$$\frac{dV}{dx} = -\frac{\rho}{\epsilon}$$



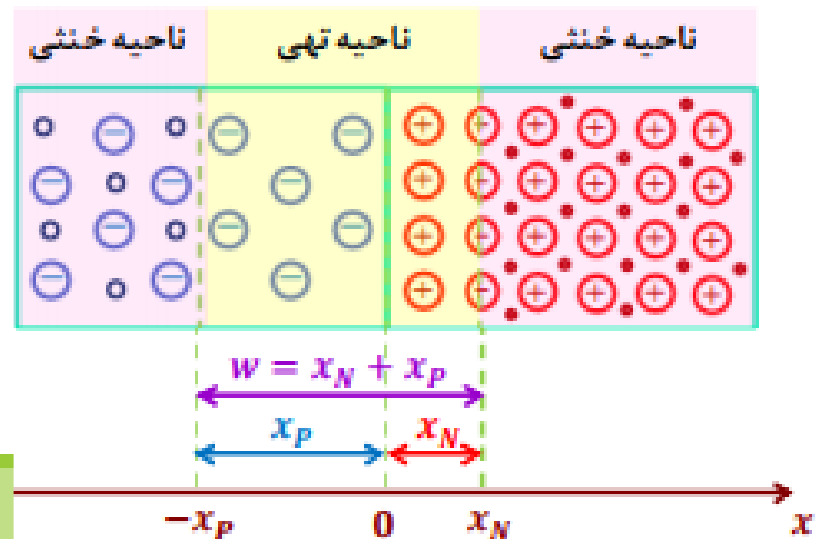
$$E(x) = -\frac{dV}{dx} = \int \frac{\rho}{\epsilon} dx$$

$$E_s = \int_{-x_p}^{\cdot} \left(\frac{-qN_A}{\epsilon} \right) dx = -\frac{qN_A x_p}{\epsilon}$$

$$E_s = \int_{x_n}^{\cdot} \left(\frac{qN_D}{\epsilon} \right) dx = -\frac{qN_D x_n}{\epsilon}$$



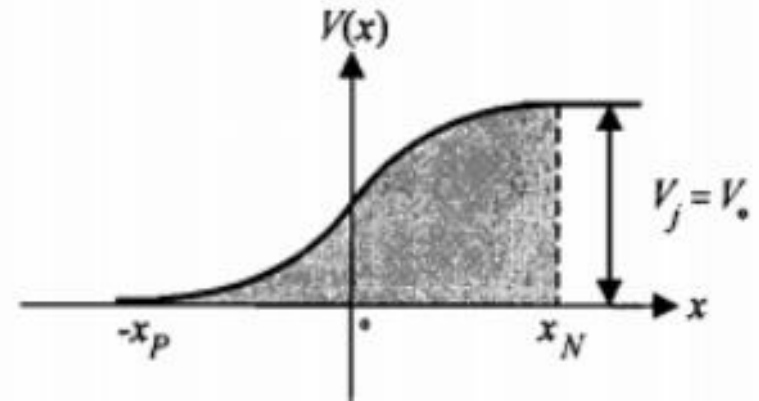
$$N_A x_p = N_D x_n$$



$$V_j = V_T \ln \frac{N_A N_D}{n_i^2}$$

$$E_s = \int_{-x_p}^0 \left(\frac{-qN_A}{\epsilon} \right) dx = -\frac{qN_A x_p}{\epsilon}$$

$$E_s = \int_0^{x_N} \left(\frac{qN_D}{\epsilon} \right) dx = -\frac{qN_D x_N}{\epsilon}$$



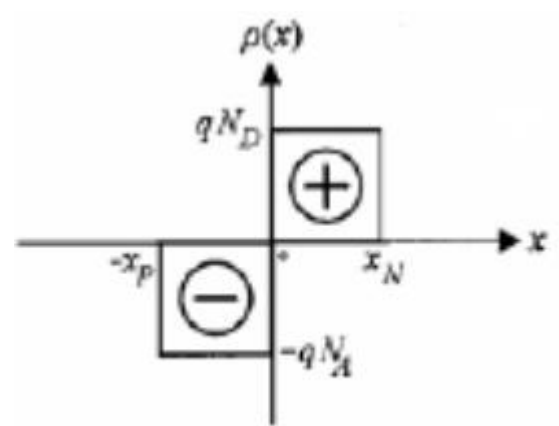
$$V = -\int E dx$$

$$N_A x_p = N_D x_N$$

جایگذاری و انتگرالگیری

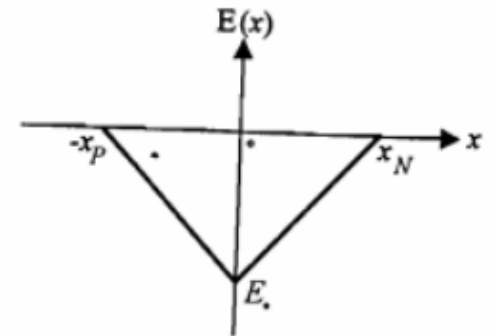
$$x_p = \left[\frac{\epsilon V_j}{qN_A (1 + N_A/N_D)} \right]^{1/2}$$

$$x_N = \left[\frac{\epsilon V_j}{qN_D (1 + N_D/N_A)} \right]^{1/2}$$

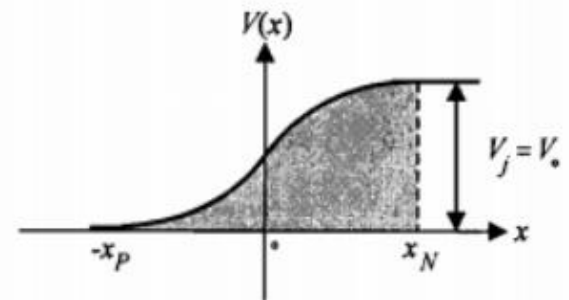


$$E_s = \int_{-x_p}^0 \left(\frac{-qN_A}{\epsilon} \right) dx = -\frac{qN_A x_p}{\epsilon}$$

$$E_s = \int_{x_n}^0 \left(\frac{qN_D}{\epsilon} \right) dx = -\frac{qN_D x_n}{\epsilon}$$

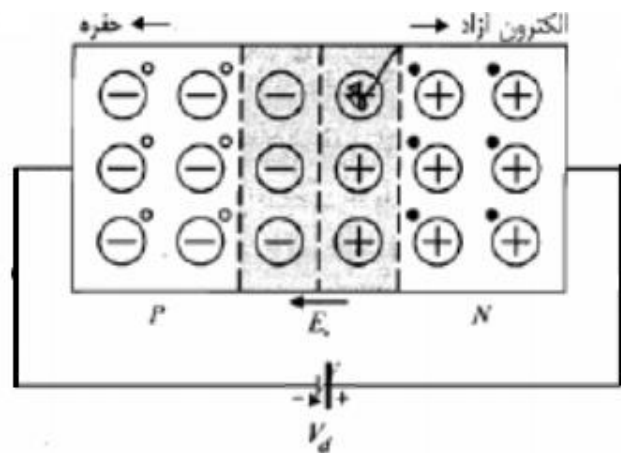


$$V = -\int E dx$$



اتصال پیوند P-N به پتانسیل خارجی (بایاس)

بایاس معکوس



بایاس مستقیم

